

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	国泰基金、银华基金、中金公司、中信建投、德邦基金、兴业证券
时间	2024年2月27日-2024年2月28日
地点	公司会议室及线上
上市公司接待人员姓名	常务副总经理、董事会秘书：陈小华 证券事务代表：徐雯
投资者关系活动主要内容介绍	<p>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。</p> <p>问题一：公司先进封装领域的收入及产品情况？</p> <p>回答：2022年度，公司先进封装领域收入为6,581.28万元，占公司营业总收入31,922.81万元的20.62%，其中电镀液及配套试剂772.52万元，占比11.74%，光刻胶及配套试剂5,774.81万元，占比87.75%。</p> <p>先进封装电镀方面：先进封装用电镀铜基液（高纯硫酸铜）已在华天科技正式供应；先进封装用电镀锡银添加剂已通过长电科技的认证，尚待终端客户认证；先进封装用电镀铜添加剂正处于研发及认证阶段。</p> <p>先进封装光刻方面：先进封装用g/i线负性光刻胶已通过长电科技、华天科技的认证并实现批量供应；光刻胶配套试剂如附着力促进剂、显影</p>

	液、去除剂、蚀刻液等产品在下游封装厂商的规模化供应。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2024年2月28日